



**S6 - OKŁADZINA G-K - gr.15cm,  
na profilu C Rigistil**

- 1- Oplątowanie podwójne z płyt g-k Rigips PRO gr.12,5mm : GKB, GKBI, GKF lub GKFI.
- 2- Oplątowanie podwójne z płyt g-k Rigips PRO gr.12,5mm : GKB, GKBI, GKF lub GKFI.
- 3- Profil C Rigistil.
- 4- Uchwyt bezpośredni [typ ES] do profili C Rigistil, długości 70 lub 120 mm, max. co 125cm.
- 5- Kołki rozporowe lub dyble, max. rozstaw co 100cm.
- 6- Wkręty TN 25 co 75cm - pierwsza warstwa poszycia, TN 35 co 25cm - druga warstwa poszycia.
- 7- Wkręty "pchełki" 3,9x11mm.
- 8- Wypełnienie z masy gipsowej np. Rigips-VARIO, wzmocnionej taśmą z włókna szklanego.
- 9- Warstwa z płyt wełny mineralnej szklanej gr.100mm i gęstości 20kg/m³.
- 10- Taśma uszczelniająca Rigips szer. 50mm, masa szpachlowa RIGIPS lub pas wełny mineralnej szklanej.
- 11- Ściana budynku.

INWESTYCJA	<b>ROZBUDOWA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU</b>		
ADRES	KALISZ UL. NOWY ŚWIAT 28-30		
INWESTOR	<b>UNIwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO 1</b>		
BRANŻA	<b>ARCHITEKTURA</b>		
STREFA	<b>BLOK E</b>		
TREŚĆ RYS.	<b>DETAL OKŁADZINY G-K - S6</b>		
	<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>		STADIUM
GL.PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT	UPR. 47/85/PW	<b>PW</b>
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŚWIERKOWSKI		
	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK		
OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA WALCZAK BŁASZCZYK		DATA 06.2006
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK	UPR. 7131/3/P/2002	SKALA 1 : 5
 <b>autorska pracownia architektoniczna</b> 60-114 Poznań ul. Śmiełowska 63 tel./fax (+48-61) 835 03 73			NR RYS. <b>E.13.D</b>